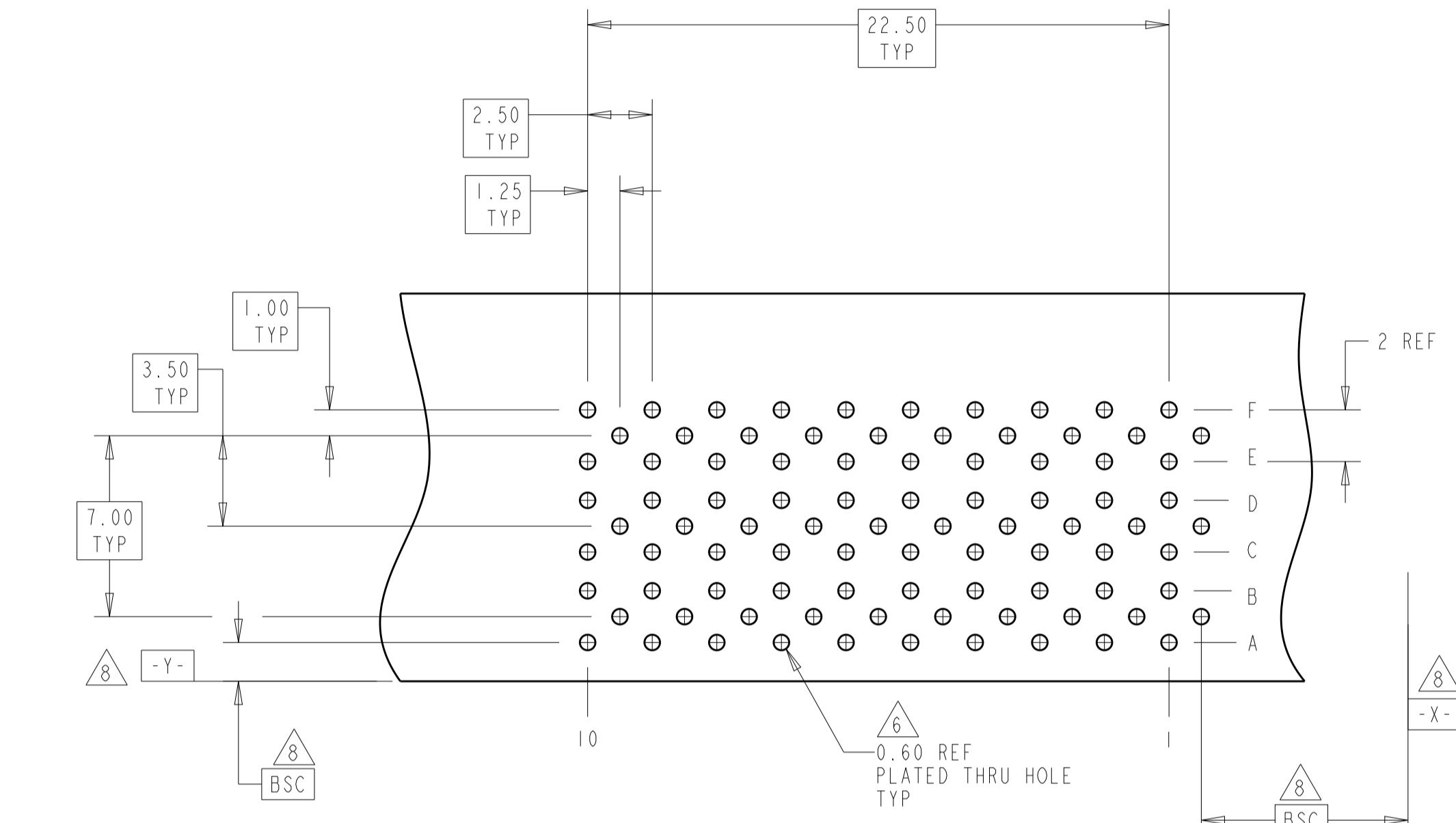
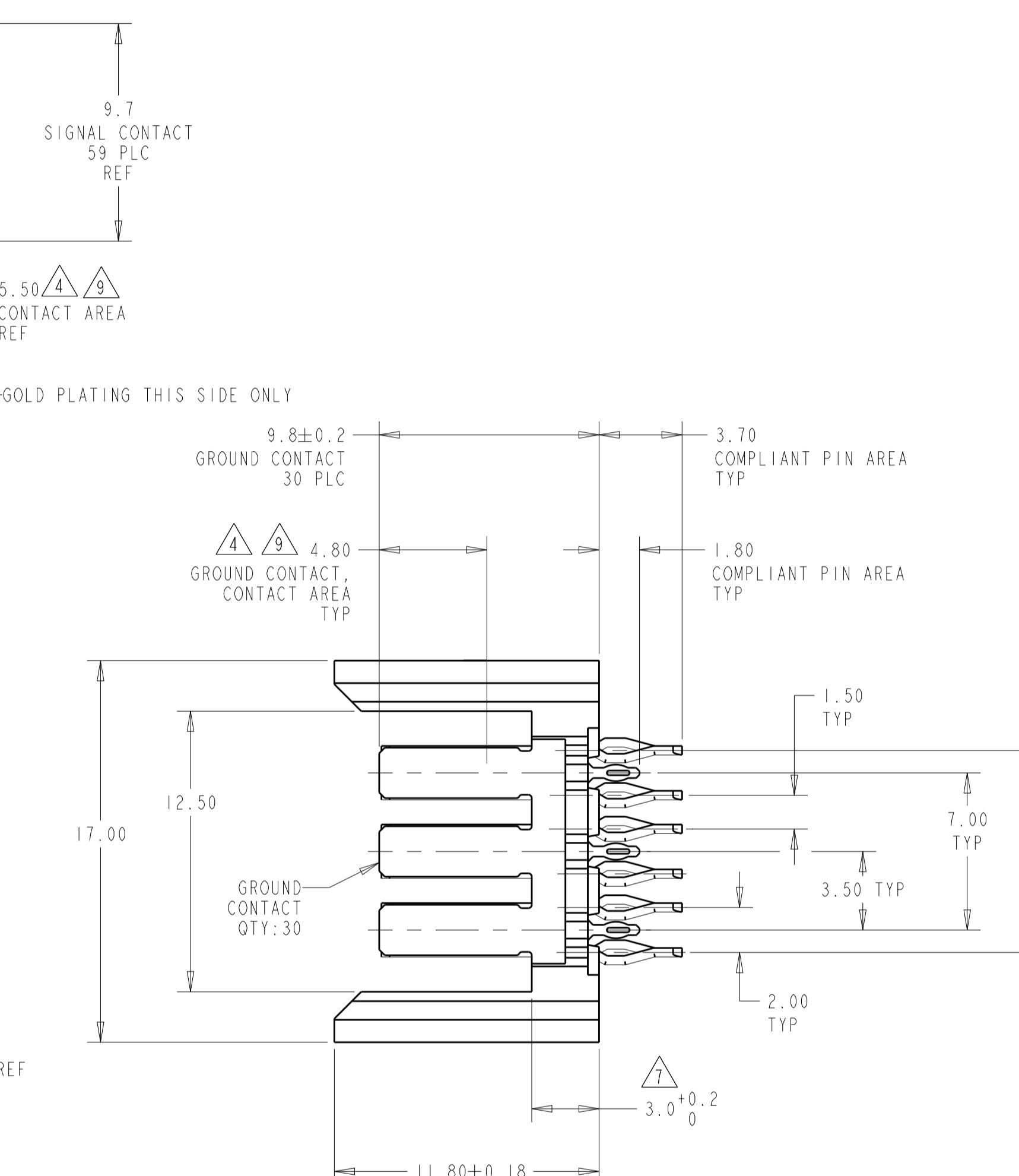
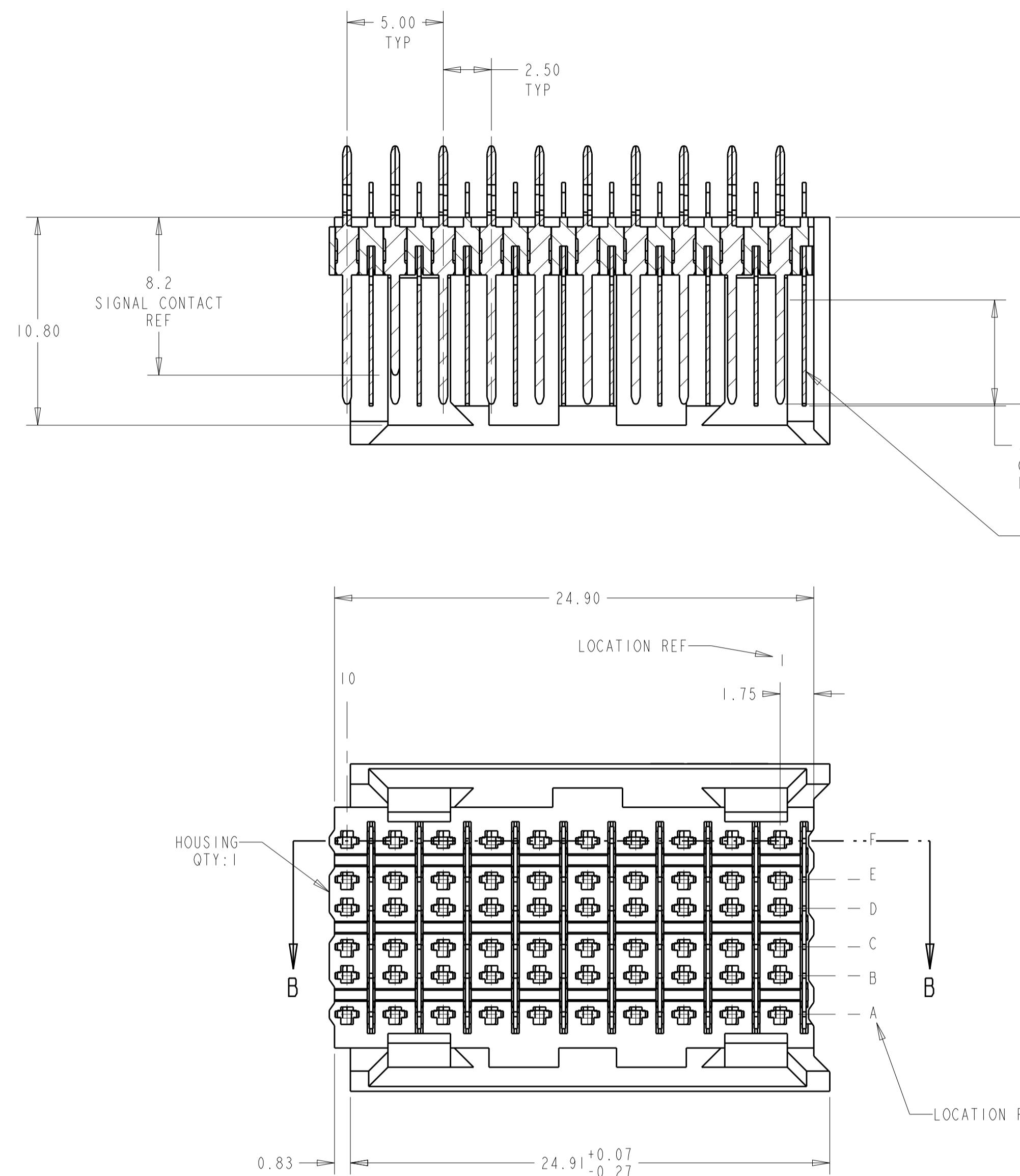


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICA
© COPYRIGHT 1999 - ALL RIGHTS RESE

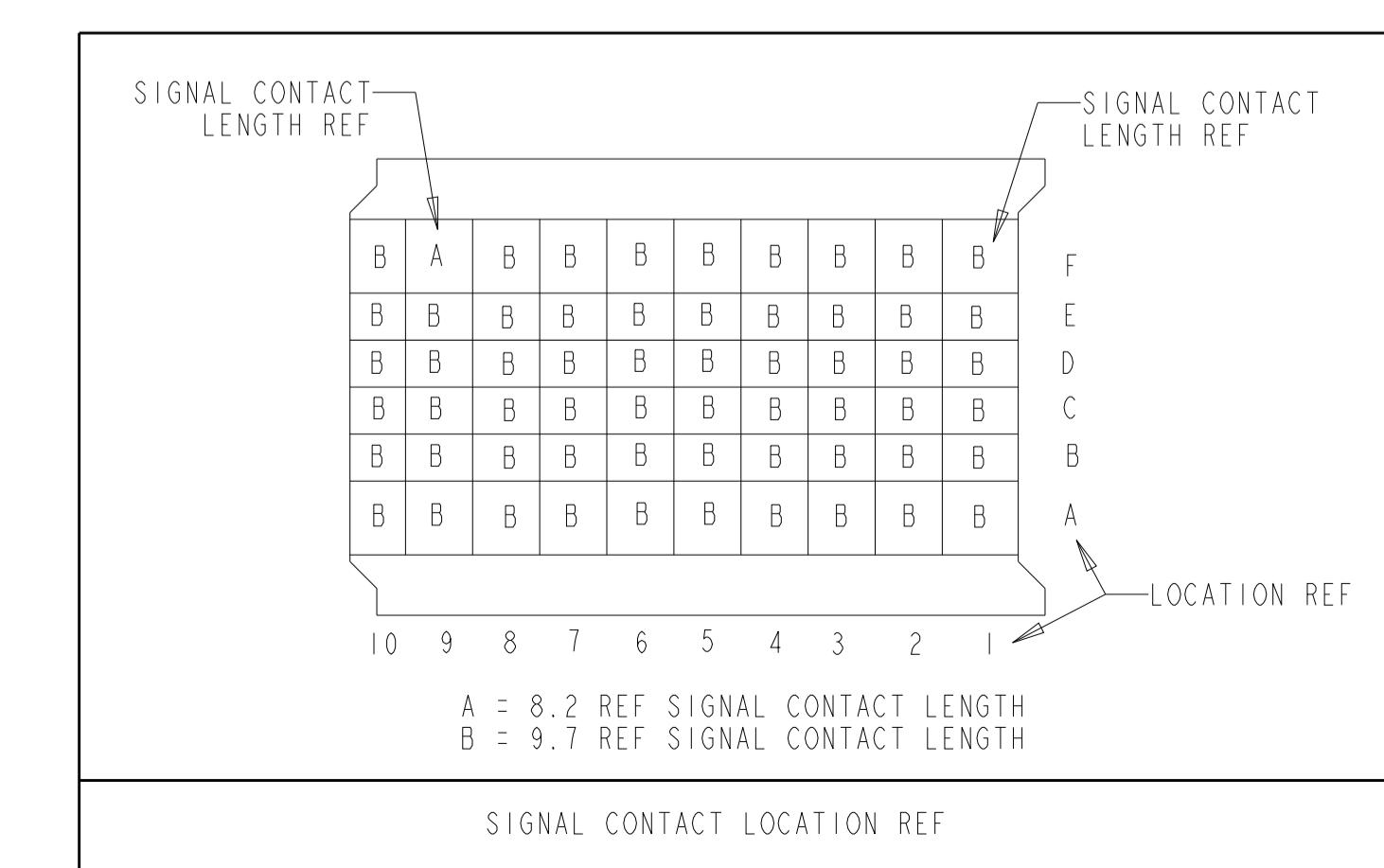
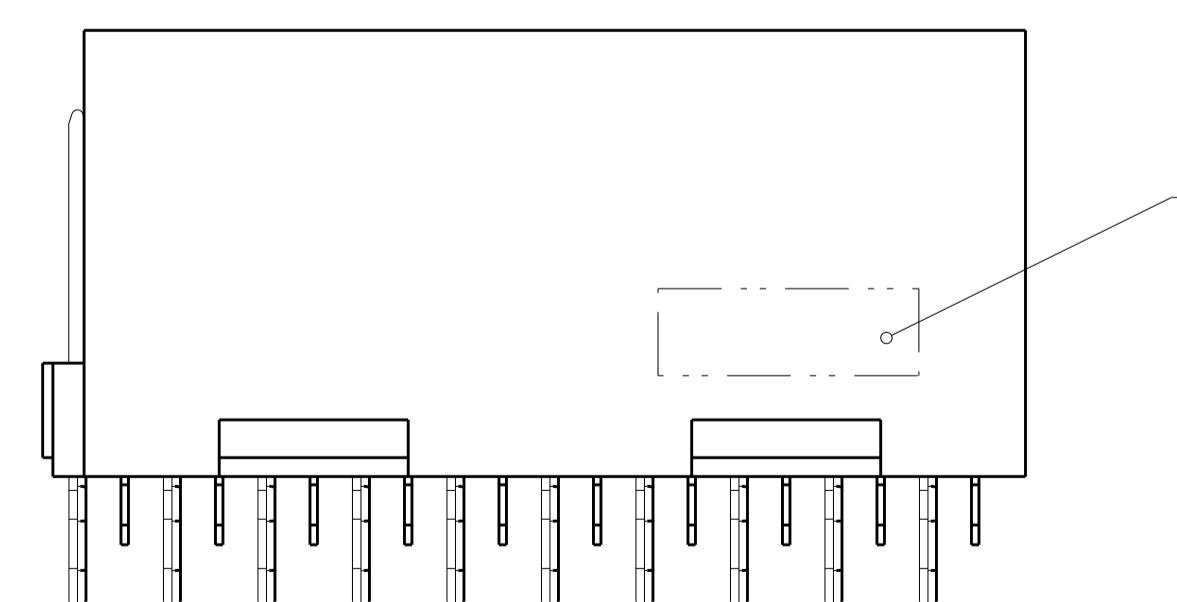
RELEASED FOR PUBLICATION 1999
ALL RIGHTS RESERVED.

DIST 00	REVISIONS					
	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B	REVISED PER ECO-12-006972		23AUG2012	KH	JE

- 2 PHOSPHOR BRONZE
- 3 LCP, UL94V-0
- 4 FINISH:
CONTACT MATING AREA MEETS THE PERFORMANCE REQUIREMENTS OF
TE CONNECTIVITY PRODUCT SPECIFICATION 108-1957; BASED ON
TELCORDIA GR-1217-CORE, APPLICATIONS IN UNCONTROLLED ENVIRONMENTS
COMPLIANT PIN AREA: 0.5 μ m MIN MATTE TIN OVER BASE PLATING.
- 5 CONNECTOR MARKED WITH PART NUMBER AND DATE CODE
- 6 REFERENCE APPLICATION SPEC 114-13020 FOR RECOMMENDED
PLATED THRU HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
- 7 APPLICATION SEATING HEIGHT TO PRINTED CIRCUIT BOARD
- 8 DATUMS AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER
- 9 CONTACT AREA LUBRICATED WITH BELLCORE APPROVED LUBRICANT
TECHNICAL REFERENCE: GR-1217-CORE, ISSUE 1, NOVEMBER 1995



RECOMMENDED PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT COMPONENT SIDE OF PRINTED CIRCUIT BOARD



A = 8.2 REF SIGNAL CONTACT LENGTH

SIGNAL CONTACT LOCATION REF

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B.CARBO CHK R.PATTERSON	07DEC04 07DEC04	 TE Connectivity					
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD R.PATTERSON	07DEC04	NAME HEADER ASSEMBLY, 60 POSITION, 6 ROW, SEQUENCED, BACKPLANE CONNECTOR, Z-PACK HS3			
		0 PLC	±-	PRODUCT SPEC					
		1 PLC	±-			- - - - - -			
		2 PLC	±0.13	APPLICATION SPEC					
		3 PLC	±-						
		4 PLC	±-						
ANGLES		±-							
MATERIAL HOUSING: 3		FINISH		WEIGHT		RESTRICTED TO			
CONTACTS: 2		SIGNAL CONTACT: 4		CUSTOMER DRAWING		5:	SHEET	OF	REV B

Данный компонент на территории Российской Федерации**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9